

2024中国（华南）国际半导体展会 | 集成电路 | 电子元器件展会6月26开幕啦

产品名称	2024中国（华南）国际半导体展会 集成电路 电子元器件展会6月26开幕啦
公司名称	中国（耀瀚）展会信息
价格	.00/件
规格参数	半导体展:国际展
公司地址	中国
联系电话	17810353883 17810353883

产品详情

2024中国（深圳）国际半导体展会 | 集成电路 | 电子元器件展

时间：2024年6月26-28日

地点：深圳国际会展中心

前言：

中国在半导体产业的发展中将进一步拓展芯片制造中的一些核心技术，将中国在芯片领域的短板一点一点地弥补，同时加快在国内循环化的半导体产业链的布局，真正实现摆脱西方国家主导的半导体产业链。这也让中国真正实现了在半导体工业上从低端走向了高端，并且在半导体产业链上占据主导地位，只有通过自身在核心技术上的突破，才能打破西方国家的封锁，成为真正的半导体产业的强国。

预计2022-2025年中国半导体设备供应商的本土市场份额将会从14%扩大至25%，营收的年均复合增速为31%。

为了进一步加强全球半导体产业链供应链交流与合作，展示半导体产业新创新技术与成果，促进我国半导体产业和经济社会高质量发展，在各部门的支持下，2024中国深圳国际半导体展览会，将于2024年6月26-28日在深圳国际会展中心举办。

参展范围Scope of Exhibits：

一、半导体材料：单晶硅、硅片、锗硅材料、S01材料、太阳能电池用硅材料及化合物半导体材料、石英制品、石墨制品、防静电材料等；

二、半导体设备：半导体封装设备、半导体扩散设备、半导体焊接设备、半导体清洗设备、半导体测试

设备、半导体制冷设备、半导体氧化设备等；

三、半导体分立器件产品与应用技术等；

四、半导体光电器件；

五、IC产品与应用技术、IC测试方法与测试仪器、IC设计与设计工具、IC制造与封装；

六、集成电路终端产品；

会议论坛Conference Forum：

中国半导体峰会

半导体企业家大会

半导体投融资论坛

半导体新材料高端论坛

5G与AI芯片技术论坛

智慧城市与芯片应用论坛

智能汽车芯片生态论坛

智慧家庭与芯片应用论坛

光子芯片***论坛